FERREQUIM

FLUX EN PASTA PARA SOLDAR 100G

FLUXP-100P

El Flux en pasta es una pasta fundente usada para la reparación de componentes de telefonía móvil, la fabricación de placas y otros componentes...









MARCA	**Ferrequim**
CÓDIGO	**FLUXP-100P**
CATEGORÍA	**Succionador y Soldaduras**
EMISIÓN	**18/11/2026**

CARACTERÍSTICAS

· Aplíquese con pincel, directo al dispositivo en reparación.

· Evita la oxidación de las pistas de cobre en circuitos impresos y permite obtener soldaduras brillantes y confiables.

· Durante el soldado, disminuye la tensión superficial del estaño y la temperatura de fusión, evitando el deterioro de componentes, trazas, terminales y conectores en general.

· No sobrecalentar, se puede destruir el flux y el cobre perdería sus propiedades mecánicas.

· Ideal para microelectrónica con soldaduras sin plomo.

· Debe utilizarse en equipos apagados.

VENTAJAS

· Reduce el óxido en los componente y superficies aplicadas.

· Reduce la tensión superficial de la soldadura fundida.

· Ayuda a prevenir la oxidación de la superficie durante y después de la soldadura.

· Mejora la transferencia de calor entre la superficie a soldar, obteniendo así una mejor calidad den el trabajo.

ESPECIFICACIONES

MODELO	FLUXP-100P
MARCA	Ferrequim
TIPO	Flux en Pasta
CONTENIDO	100 gramos
CONTENEDOR	Frasco de plástico

MÁS INFORMACIÓN
Revisa la página del producto o escríbenos.

Ficha en la web
mihaba.com

Consultar por WhatsApp
996 500 019